

2-1775470-3 ✓ 有效

TE 内部编号 2-1775470-3

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 3 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold Flash, Surface Mount, Signal, Natural, Reel

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > AMP HPI 2.0 mm Headers



连接器系统: **线到板**

位数: 3

行数: 1

中心线 (间距) : 2 mm [.079 in]

PCB 安装方向: **垂直**

[所有 AMP HPI 2.0 mm Headers \(205\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

### 结构特性

位数	3
行数	1
PCB 安装方向	垂直

### 电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

### 主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

### 接触件特性

端子接触部长度	3.5 mm[.138 in]
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 $\mu$ m[80 $\mu$ in]

端子布局	直插式
------	-----

端子接合区域电镀材料厚度	2 μm[80 μin]
--------------	--------------

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
--------------------	----

端子形状和构造	正方形
---------	-----

PCB 端子端接区域电镀材料	镍
----------------	---

端子基材	黄铜
------	----

端子接触部电镀材料	镀金
-----------	----

端子类型	插针
------	----

端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

#### 端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
-------------	---------------

每个柱体的端接数（最大值）	3
---------------	---

端接柱体和尾部长度的	2 mm[.079 in]
------------	---------------

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

#### 机械附件

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

接合固定	不带
------	----

PCB 安装固定类型	焊钉
------------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

接合对准	带有
------	----

PCB 安装对准	不带
----------	----

PCB 安装固定	带有
----------	----

#### 壳体特性

外壳材料	PA 9T GF
------	----------

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------

#### 尺寸

连接器长度	9.4 mm[.37 in]
-------	----------------

连接器高度	6.15 mm[.242 in]
-------	------------------

连接器宽度	5.4 mm[.213 in]
-------	-----------------

#### 使用环境

工作温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
--------	---------------------------

#### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装数量	500
------	-----

封装方法	Reel
------	------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月 (219) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C
--------	---------------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

HPI CONN., 2.0MM, V/T, SMT, 3P, GF

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1775470-3\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1775470-3\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1775470-3\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

HPI Connectors QRG

英文版本

### 产品规格

应用规格

英文版本

2-1775470-3

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 3 Position, 2 mm [.079 in] Centerline,  
Fully Shrouded, Gold Flash, Surface Mount, Signal, Natural, Reel

